

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2022-014

聚辰半导体股份有限公司

2021 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公告所载年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告所载为准，提请投资者注意投资风险。

一、年度主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

主要财务数据和指标	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业总收入	544,652,517.68	493,852,065.62	10.29
营业利润	110,658,999.18	174,840,887.58	-36.71
利润总额	112,292,818.17	177,542,580.75	-36.75
归属于母公司所有者的净利润	107,392,215.45	162,947,716.63	-34.09
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	85,160,460.03	60,142,853.22	41.60
基本每股收益（元）	0.89	1.35	-34.17
加权平均净资产收益率（%）	7.19	11.71	减少 4.52 个百分点
主要财务数据和指标	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
总资产	1,635,203,548.32	1,556,469,946.19	5.06
归属于母公司所有者的所有者权益	1,524,130,959.63	1,461,079,275.65	4.32
股本	120,841,867.00	120,841,867.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	12.61	12.09	4.32

注：以上数据均为未经审计的合并报表数据，本报告期初数同法定披露的上年年末数。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）业务经营情况、影响经营业绩的主要因素

随着下游终端应用市场需求逐步回暖，公司主要产品销售情况呈稳步恢复态势。2021年度，公司实现营业收入54,465.25万元，较上年同期增长10.29%。其中，非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片、智能卡芯片等主要产品线全年分别实现销售收入42,523.53万元、5,210.30万元和6,532.58万元，占同期营业收入的比例分别为78.07%、9.57%及11.99%。

1、非易失性存储芯片业务

报告期内，受限于供应商产能供给不足，公司NOR Flash产品的市场拓展未达预期效果，来自EEPROM产品的收入仍为公司非易失性存储芯片业务的主要收入来源。公司EEPROM产品的最主要应用领域为智能手机摄像头模组，根据IDC统计，2021年全球除苹果品牌外的智能手机总出货量较2020年同期增长3.83%，相应带动EEPROM市场需求量的提升，公司EEPROM产品全年实现销售收入42,523.53万元，同比增长4.04%。为降低单个下游应用领域行业波动对公司业绩造成的风险，公司着力拓宽EEPROM产品的应用领域，与澜起科技合作开发的SPD EEPROM产品于2021年第四季度实现量产，部分A1等级的汽车级EEPROM产品也于第四季度末通过第三方权威机构的AEC-Q100可靠性标准认证，较好完成了非易失性存储芯片产品的规划布局。

2、音圈马达驱动芯片业务

报告期内，来自开环类产品收入为公司音圈马达驱动芯片业务的主要收入来源。受全球智能手机市场大幅波动影响，公司音圈马达驱动芯片产品2021年下半年的销量未能保持上半年水平，音圈马达驱动芯片产品全年实现销售收入5,210.30万元，同比增长9.87%，未达年初预期。

3、智能卡芯片业务

报告期内，公司敏锐把握智能卡芯片市场周期性增长机遇，有效保持了公司智能卡芯片产能的稳定供给，并积极拓展供应链管理、物流、新零售、交通管理等高需求、高增长市场，同时开发芯片面积更小、读写性能更优、灵敏度更高的

新一代智能卡芯片产品，提高产品的竞争力和附加值，公司智能卡芯片产品全年实现销售收入 6,532.58 万元，同比增长 83.16%。

（二）财务状况

截至报告期末，公司总资产为 163,520.35 万元，归属于上市公司股东的净资产为 152,413.10 万元，分别较报告期初增长 5.06%和 4.32%，净资产规模持续提升。公司报告期末的负债比率为 7.08%，货币资金及交易性金融资产分别为 43,356.51 万元和 79,193.43 万元，整体财务状况保持健康稳健。

（三）公司主要财务数据和指标发生重大变化情况的说明

1、报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润以及基本每股收益较上年同期降幅超过 30%，加权平均净资产收益率较上年同期减少 4.52 个百分点，主要系受以下因素综合影响所致：（1）公司于 2020 年 7 月参与了中芯国际科创板股票首次公开发行的战略配售，通过聚源芯星间接持有中芯国际约 355.02 万股股份，按照出资份额确认的公允价值变动收益增加上年同期业绩约 7,851.87 万元，减少本报告期业绩约 112.18 万元；（2）公司于报告期内加强了研发投入，研发费用较上年同期增长超过 40%，研发投入占营业收入的比例较上年同期提高近 3 个百分点。

2、报告期内，公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 41.60%，主要系受以下因素综合影响所致：（1）公司于报告期内适当调整产品价格体系，且部分高附加值新产品的市场推广较为顺利，本报告期主营业务毛利率较上年同期有较大幅度提升；（2）本报告期美元汇率波动小于上年同期，公司于报告期内确认的汇兑损失少于上年同期。

三、风险提示

本公告所载 2021 年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据应以公司经审计后正式披露的 2021 年年度报告所载为准，敬请投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2022年2月25日